

**2023年3月期第1四半期**

**決算補足資料**

**2022年8月5日**



# 注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

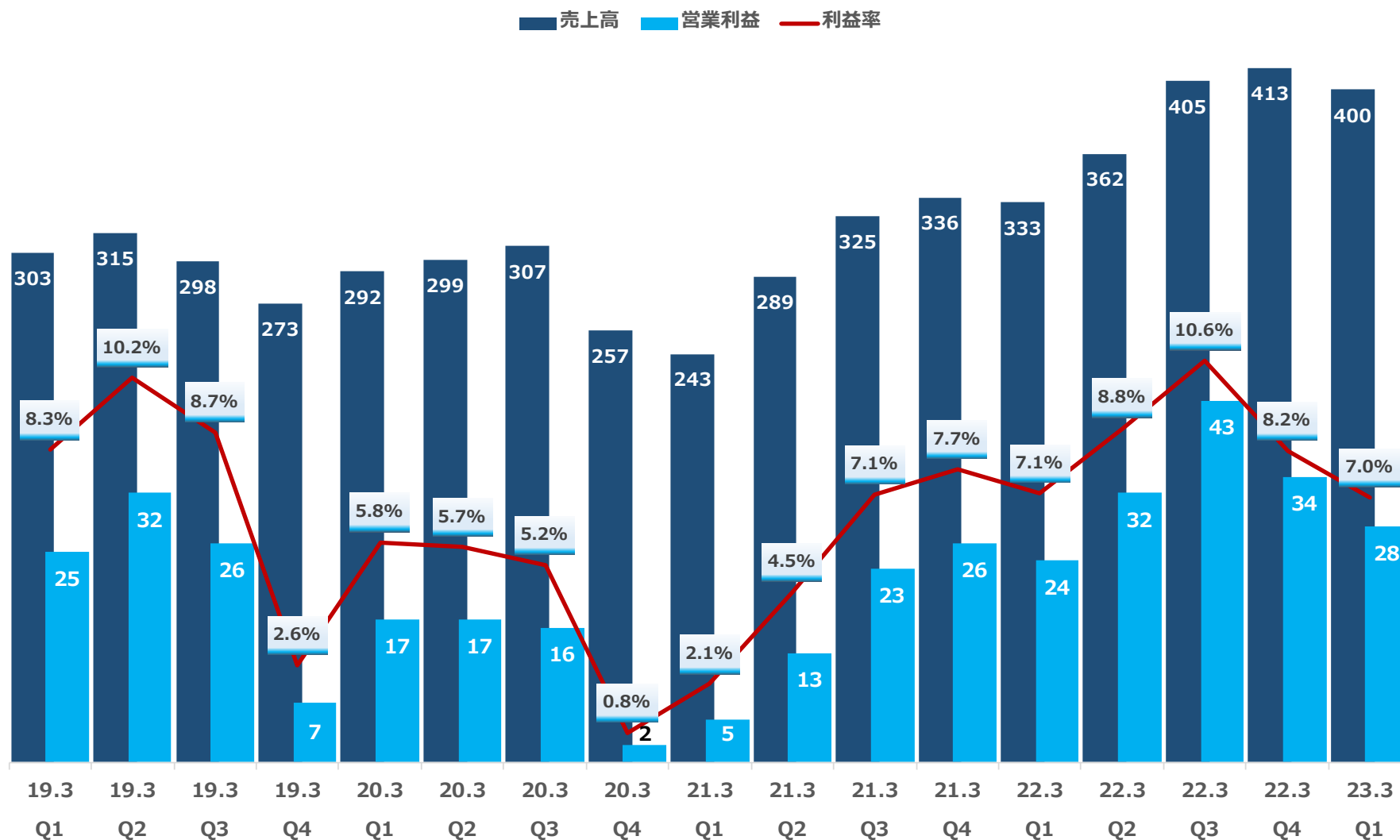
# 2023年3月期第1四半期 連結実績

(単位：億円)

	2022年3月期	2023年3月期	前年同期比	
	Q1実績	Q1実績	増減額	増減率
売上高	<b>333</b>	<b>400</b>	<b>67</b>	<b>20.2%</b>
営業利益	<b>24</b> 7.1%	<b>28</b> 7.0%	<b>4</b>	<b>18.0%</b>
経常利益	<b>22</b> 6.6%	<b>52</b> 13.0%	<b>30</b>	<b>135.6%</b>
当期純利益	<b>18</b> 5.4%	<b>40</b> 9.9%	<b>22</b>	<b>118.2%</b>
期中平均為替レート (JPY/USD)	109.79	131.24		

# 売上高と営業利益推移

(単位：億円)



# 2023年3月期第1四半期 商品別実績

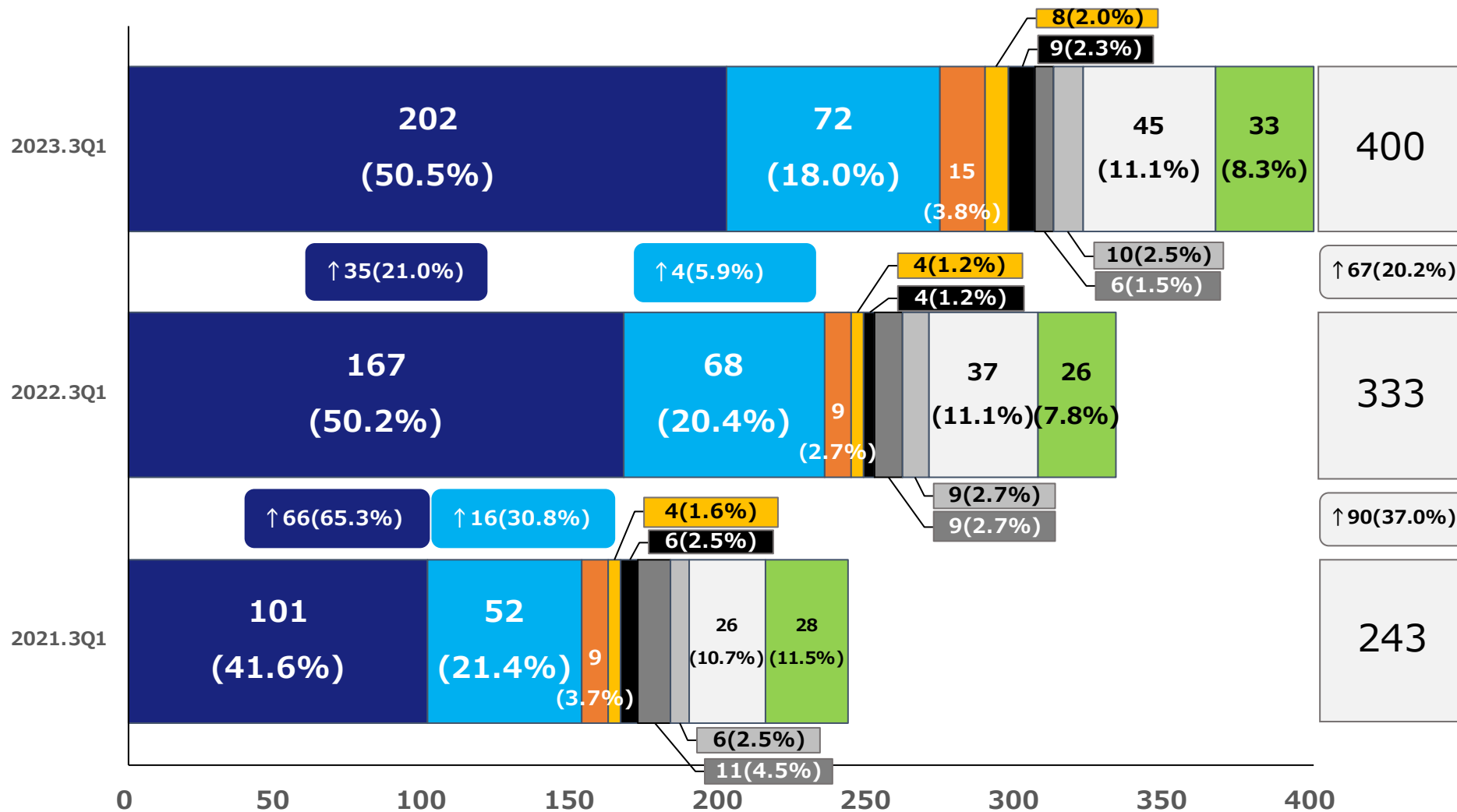
(単位：億円)

	2022年3月期 Q1実績		2023年3月期 Q1実績		前年同期比	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高 伸び率	営業利益 伸び率
車載	167	14 8.4%	202	16 7.9%	35 21.0%	2 14.3%
スマートフォン タブレット	68	6 8.8%	72	7 9.7%	4 5.9%	1 16.7%
半導体パッケージ		-		-	-	-
SSD IoTモジュール	13	1 7.7%	23	2 8.7%	10 76.9%	1 100.0%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	59	4 6.8%	70	3 4.3%	11 18.6%	-1 -25.0%
EMS	26	-1 -3.8%	33	0 0.0%	7 26.9%	1 -
合 計	333	24 7.1%	400	28 7.0%	67 20.2%	4 18.0%

# 商品別売上高シェア

(単位：億円)

■ 車載 ■ スマホタブレット ■ 半導体PKG ■ SSD ■ IoTモジュール ■ AI家電 ■ アミューズメント ■ 産業機器 ■ その他 ■ EMS



# 仕様別売上高シェア

(単位：億円)

